Grundlagenschulung
Klebstoffe und Klebetechnik

am 19. - 20.06.2018

Themenschwerpunkt: DIN2304
Oberflächenanalytik und –Vorbehandlung

Seit über 35 Jahren ist die John P. Kummer GmbH Handelsunternehmen mit Produkten amerikanischer, israelischer und asiatischer Hersteller von Messgeräten, Inspektionsanlagen und Verbrauchsmaterialien überwiegend für die Halbleiterindustrie, Elektronik, Optik sowie für die Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt.

Anfang des Jahres 2011 wurde die John P. Kummer GmbH zum offiziellen Distributor für EPO-TEK® Klebstoffe des Herstellers Epoxy Technology Inc. ernannt, um als lokaler Ansprechpartner neben der kommerziellen Abwicklung vor allem technische Beratung bei Produkt- und Applikationsunterstützung anzubieten.

Kleben – Anwenden – Verstehen

Seit Anbeginn orientieren wir uns bei der Applikationsunterstützung an der Richtlinie DVS 3310. Diese Richtlinie stellte die Grundlage für die DIN-Norm 2304 dar. Mit der Norm werden die Klebeverbindungen in Sicherheitsklassen eingestuft, daraus definiert sich die organisatorische und fachgerechte Umsetzung der Klebung. Der „Stand der Technik“ wird somit neu festgelegt. Zugleich ergibt sich daraus die Überleitung zum Qualitätsmanagement und der Vorbereitung der zu klebenden Fügeteile, die analytische Betrachtung der Oberflächen und die Vorbehandlung mittels Plasmatechnologie.

Programm

Dienstag 19.06.2018

13:00 – 17:00 Uhr Klebstoffschulung
Kleben ist ein Prozessthema DIN 2304

19:00 Uhr Get-together in der Kälberhalle (http://www.kaelberhalle.de/)

Mittwoch 20.06.2018

09: – 16:45 Uhr Klebstoffschulung
Qualitätsmanagement – Oberflächenanalytik und Oberflächenvorbehandlung mittels Plasma Technologie (inklusive praktische Demonstration der Anwendung im Labor)

Referenten: Nicolas Schwarz, John P. Kummer GmbH (Geschäftsführer)
Oliver Teut, John P. Kummer GmbH (Head of BU Materials & EAS)
Christoph Knes, John P. Kummer GmbH (Sales Manager Dosiertechnik)

Gastreferent: Estefanía Arrazola Martínez, PINK GmbH Thermosysteme
Dr. Dagmar Martin, NMI
Dipl.-Ing. Sebastian Wagner, Gruppenleiter Kleb- und Prüftechnik am NMI
M.Sc. Matthias Sachsenhauser, Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Hotelinformation:

Wir haben für Sie im Holiday Inn Express, Augsburg ein Zimmerkontingent zur Anreise am 19.06.2018 reserviert. Das Kontingent ist bis zu 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin abrufbar.

Bitte reservieren Sie kurzfristig!

Holiday Inn Express Augsburg
Nagahama-Allee 77, 86153 Augsburg
Telefon: +49 (0)821 780 89 2011
Email: info@express-augsburg.de
Einzelzimmerpreis: 85€ inkl. Frühstück
(Preis nicht in Veranstaltungskosten enthalten)

Bitte geben Sie bei der Zimmerreservierung folgendes Stichwort an:

19.06.2018: **John P. Kummer GmbH**

Veranstaltungsort:

John P. Kummer GmbH
Tagungsraum im Erdgeschoss
Steinerne Furt 78, 86167 Augsburg

Veranstaltungstermin:

19.06. – 20.06.2018

Veranstaltungskosten:

535,- € zzgl. MwSt.
inkl. Verpflegung während der Schulungstage, Abendessen, Verbrauchsmaterial, Dosiernadelsortiment, Schulungsunterlagen und Teilnahmezertifikat

---

Anmeldung:

Hiermit melde ich folgende Person/-en verbindlich zur Klebstoffschulung an:

am ☐ 19. - 20.06.2018

(Teilnehmerbegrenzung 20 Personen)

Name: _____

eMail: _____

Firma: _____

Unterschrift: _____

Firmenstempel:

Per Fax an +49 (0)821 74 29 70 oder per Mail an sales_de@jpkummer.de

Stornierung kostenfrei bis zu 6 Wochen vor Schulungstermin möglich.
Bei Nichterscheinen oder einer Absage innerhalb einer Woche vor Beginn der Veranstaltung ist eine Stornogebühr von 80% zu entrichten. Eine Vertretung des Teilnehmers ist möglich.

Kontakt:
John P. Kummer GmbH
Steinerne Furt 78
86167 Augsburg
Germany
T +49 (0)821 74 87 20
F +49 (0)821 74 29 70
www.jpkummer.com

KUMMER
SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY